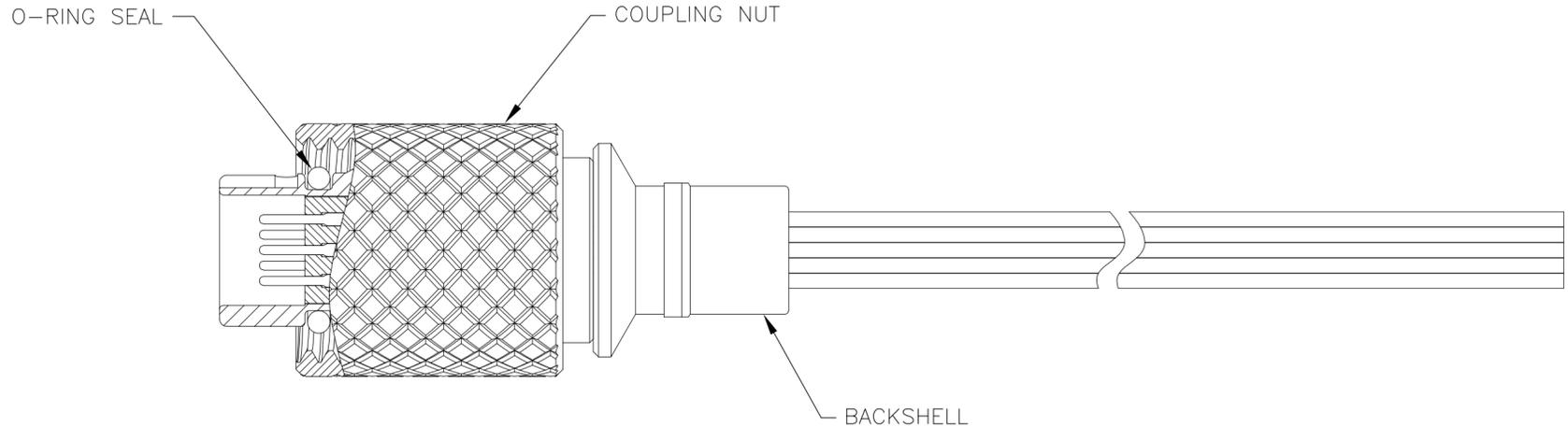
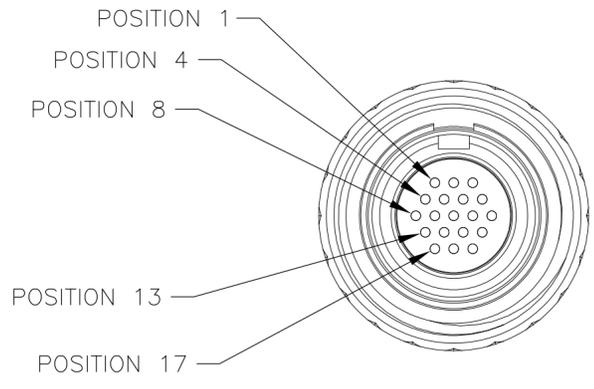
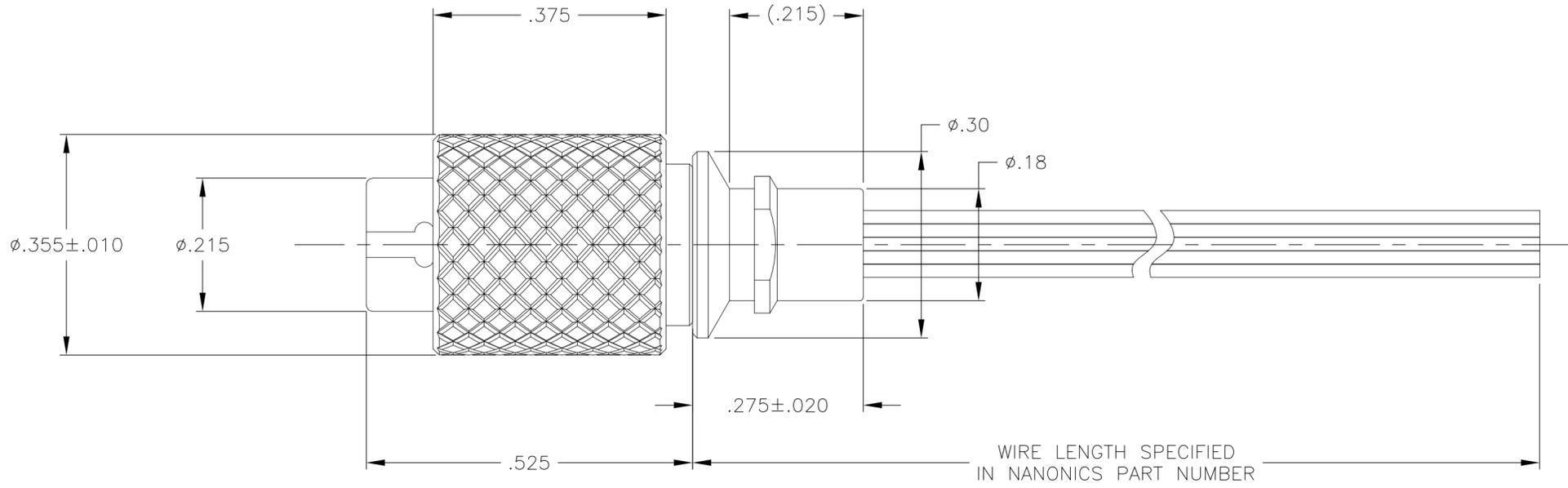


THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION
 © COPYRIGHT - By - ALL RIGHTS RESERVED.

LOC		DIST		REVISIONS			
P	LTR	DESCRIPTION		DATE	DWN	APVD	
	F	UPDATE PER ECO-11-013272		28 JUN 11	CAS	MKS	



- CONNECTOR BODY, COUPLING NUT & BACKSHELL MATERIAL: 6061-T6 ALUMINUM, ELECTROLESS NICKEL PLATED PER SAE-AMS-C-26074 OR SAE-AMS-2404E
 LOCKING RING MATERIAL: BERYLLIUM COPPER, ELECTROLESS NICKEL PLATED PER SAE-AMS-C-26074 OR SAE-AMS-2404E
 INSULATOR MATERIAL: LIQUID CRYSTAL POLYMER (LCP) PER ASTM D5138 OR POLYPHENYLENE SULFIDE (PPS) PER ASTM D4067
 O-RING MATERIAL: FLUOROSILICONE
- WIRE TERMINATION: 28 AWG SOLID, 30 AWG STRANDED WIRE OR SMALLER
- BONDING RESISTANCE BETWEEN CONNECTOR BODY AND BACKSHELL TO BE 25 MILLIOHMS MAXIMUM. BACKSHELL TO BE BONDED TO PLUG SHELL WITH CONDUCTIVE EPOXY.
- LUBRICATE O-RING WITH PARKER SUPER-O-LUBE PRIOR TO INSTALLATION
- THIS DRAWING ALSO IDENTIFIED AS NANONICS 303-0091

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN C. SCHOLL 11 JUN 01	TE Connectivity	
DIMENSIONS: INCHES		CHK M. STORRY 13 JUN 01	NAME	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± .010 3 PLC ± .005 4 PLC ± - ANGLES ± 1°		APVD -	PRODUCT SPEC -	
MATERIAL SEE NOTES		FINISH SEE NOTES	APPLICATION SPEC -	
WEIGHT -		SIZE A2		CAGE CODE 0PJN9
CUSTOMER DRAWING		DRAWING NO 1589688		RESTRICTED TO -
SCALE 6:1		SHEET 1 of 1		REV F

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9